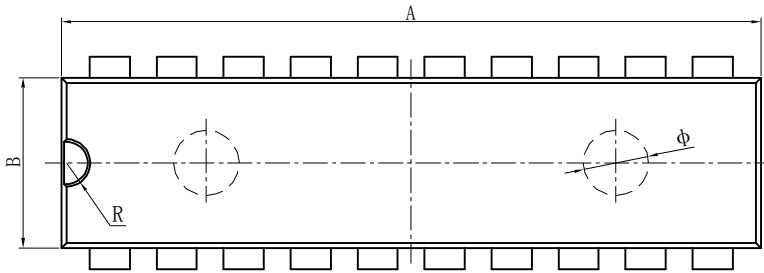
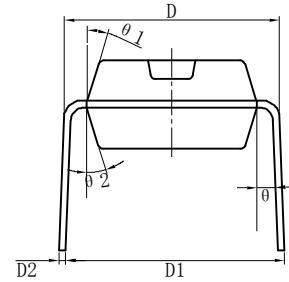
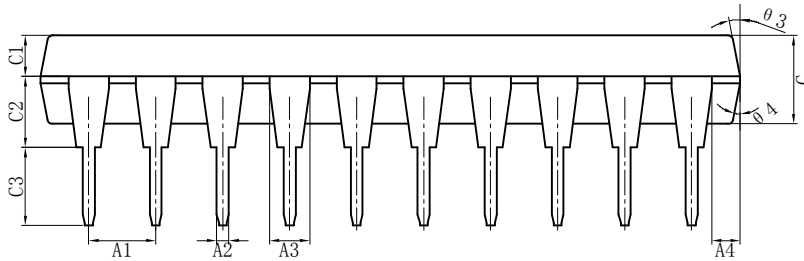




标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)
A		26.43	26.63	D		7.74~8.0REF	
A1		2.44	2.64	D1		8.20	8.80
A2		0.41	0.51	D2		0.274TYP	
A3		1.524TYP		θ		6° TYP	
A4		1.073TYP		$\theta 1$		17° TYP4	
B		6.30	6.50	$\theta 2$		17° TYP4	
C		3.20	3.40	$\theta 3$		10° TYP4	
C1		1.48	1.58	$\theta 4$		10° TYP4	
C2		2.30	2.40	R		0.90TYP	
C3		3.20	3.40	ϕ		0.1±0.05TYP2	



制图	周维	14.01.06	名称	生效日期		
审核			DIP20	等级标记	重量	比例
批准			封装外形图			
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-OL-024	气派科技股份有限公司		
			版次	D CHINA CHIPPACKING TECH.CO.,Ltd		

未注尺寸公差
X-----±0.5
X.X-----±0.1
X.XX-----±0.01
X.XXX-----±0.005